



RE936-08

- Multiadaptador para TSSOP24 y SSOP24
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSSOP24 y SSOP24 con 0,65 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Dos zonas de experimentación con 2 x 3 nodos de soldadura de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 31,75 x 19,05 mm